УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета инженерно-физического факультета высоких технологий

от «<u>16</u>» <u>июня</u> 2020 Д, протокол №11

Председатель

А.Ш. Хусаинов/

1000

<u>___июня_/____2020</u>г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Технологические системы в нанотехнологии
Факультет	Инженерно-физический факультет высоких технологий
Кафедра	Кафедра физического материаловедения
Курс	3

Направление (специальность): **22.03.01** «**Материаловедение и технологии материалов**» (бакалавриат)

(код направления (специальности), полное наименование)

Направленность (профиль/специализация): Физическое материаловедение

(полное наименование)

Форма обучения: очная

(очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются)

Дата введения в учебный процесс УлГУ: «01» сентября 2020 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от ____ 20 ___ г Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № ____ от ____ 20 ___ г Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № ____ от ____ 20 ___ г

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание		
Голованов В.Н.	Кафедра физического материа- ловедения	Зав. каф., д.фм.н., профессор		

СОГЛАСОВАНО					
Заведующий кафедрой ФМ					
Mines	/В.Н. Голованов/				
13 июня 2020 г.					

Форма А Страница 1 из 13

лист изменений

в рабочую программу дисциплины «Технологические системы в нанотехнологии»

Направление (специальность): **22.03.01 Материаловедение и технологии материалов** (ба-калавриат)

Направленность (профиль/специализация): Физическое материаловедение

Форма обучения: очная

№ п/п	Содержание изменения или ссылка на прилагаемый текст изменения	ФИО заведующего кафедрой, реализующей дисциплину/ выпускающей кафедрой	Подпись	Дата
1	Добавление в раздел 13 абзаца следующего содержания: «В случае необходимости использования в учебном процессе частично/ исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационнообразовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.»	Голованов В.Н.	Stewof	31.08.20

Форма А Страница 2 из 13

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины: Формирование у обучающихся знаний о методах и способах, применяемые в нанотехнологиях для получения, диагностики и контроля наноматериалов в технологических процессах.

Задачи освоения дисциплины: Получение знаний о классификации основных технологических процессах производства изделий микро и наноэлектроники и оборудовании. О физических основах технологических процессов производства изделий микро и наноэлектроники. Об использовании технологических процессов для решения задач наноинженерии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к базовой части ОПОП и является обязательной дисциплиной в системе подготовки бакалавра по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». Дисциплина читается в 5-ом семестре 3-ого курса студентам очной формы обучения и базируется на отдельных компонентах компетенций, сформированных у обучающихся в ходе изучения предшествующих учебных дисциплин учебного плана:

- Введение в материаловедение
- Численные методы и математическое моделирование
- Вычислительная физика
- Начертательная геометрия
- Механика материалов и основы конструирования
- Безопасность жизнедеятельности

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, умения, навыки и компетенции:

- знать базовые профессиональные понятия и определения, с которыми он будет сталкиваться в ходе обучения способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, способность использовать компьютер как средство управления информацией;
- способность использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности;
- способность использовать инструментальные средства (в том числе, пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проекту;
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, применять методы математического анализа и моделирования;
 - способность применять знание этапов жизненного цикла продукции или услуги.
- способность воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при прохождении преддипломной практики, государственной итоговой аттестации.

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

Форма А Страница 3 из 13

Процесс изучения ди ций:	сциплины направлен на формирование следующих компетен-
Код и наименование ре- ализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисци- плине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-3 готовностью использовать методы моделирования при прогнозировании и оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов	 Знать: разделы теории вероятностей и математической статистики, используемые при оценке надежности систем; методы математического и статистического определения показателей надежности; основы математической и физической теории надежности элементов технологических систем; показатели и причины снижения надежности оборудования, мероприятия повышения надежности; Уметь: определять количественные характеристики надежности резервируемых и нерезервируемых восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем; рассчитывать основные количественные показатели надежности технических систем и их элементов; проводить анализ показателей надежности в зависимости от условий эксплуатации; оценивать эффективность мероприятий направленных на повышение надежности на стадии проектирования и эксплуатации; Владеть: навыками расчета количественных показателей надежности технических систем и их элементов; навыками прогнозирования отказов технических систем и их элементов; навыками расчета показателей надежности статистическими методами.
ПК-9 готовностью участвовать в разработке технологических процессов производства и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления технологическими процессами	Знать: основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий машиностроения. Уметь: методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий Владеть: аналитическими и численными методами и методами математического моделирования в использовании наноматериалов.
ПК-15 способностью обеспечи-	Знать: основные технологические процессы микро- и нано- электроники, принципы работы технологического оборудова-

Форма А Страница 4 из 13

нять полученные данные и результаты

вать эффективное, экологически и технически без-

опасное производство на

основе механизации и ав-

томатизации производ-

ния, современные проблемы микро- и нанотехнологий

Уметь: грамотно разрабатывать маршруты технологических процессов и проводить эксперименты, анализировать и объяс-

Владеть: способами реализации основных нано технологиче-

ственных процессов, вы-	ских процессов.
бора и эксплуатации обо-	
рудования и оснастки, ме-	
тодов и приемов органи-	
зации труда	
ПК-16	Знать: способы реализации основных технологических про-
способностью использо-	цессов, аналитические и численные методы при разработке их
вать на производстве зна-	математических моделей.
ния о традиционных и но-	Уметь: использовать прикладные программные средства при
вых технологических про-	решении практических задач профессиональной деятельности.
цессах и операциях, нор-	Владеть: методами расчета технологических процессов, навы-
мативных и методических	ками работы на технологическом оборудовании.
материалах о технологи-	
ческой подготовке произ-	
водства, качестве, стан-	
дартизации и сертифика-	
ции изделий и процессов с	
элементами экономиче-	
ского анализа	
ПК-17	Знать: технику проектирования технологических процессов,
способностью использо-	разработки технологической документации, расчетов и кон-
вать в профессиональной	струирования деталей.
деятельности основы про-	Уметь: применять методики оценки параметров технологиче-
ектирования технологиче-	ских процессов, расчета и конструирования деталей.
ских процессов, разработ-	Владеть: методами автоматизированного проектирования тех-
ки технологической доку-	нологических процессов, анализа и оценки их параметров.
ментации, расчетов и кон-	
струирования деталей, в	
том числе с использовани-	
ем стандартных про-	

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

- 4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 4 ЗЕТ
- 4.2. По видам учебной работы (в часах):

граммных средств

	Количество часов (форма обучения – очная)					
Вид учебной работы	Всего по		в т.ч. по семестрам			
	плану	1-3	4	5	6-8	
1	2	3	4	5	6	
Контактная работа обучающих-	54			54		
ся с преподавателем						
Аудиторные занятия:						
• лекции	18	-	-	18	-	
• семинары и практические занятия	36	-	-	36	-	
• лабораторные работы, практикумы	-	-	-	-	-	
Самостоятельная работа	54	-	-	54		
Форма текущего контроля зна-	Устный	_	-	Устный	_	

Форма А Страница 5 из 13

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		The large and th

ний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, ре-	опрос, те- стирование			опрос, тестиро- вание	
ферат и др. (не менее 2 видов)					
Курсовая работа	-	1	ı	ı	1
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	экзамен (36)	1	-	экзамен (36)	
Всего часов по дисциплине	144	-	-	144	

^{*}В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий в таблице через слеш указывается количество часов работы ППС с обучающимися для проведения занятий в дистанционном формате с применением электронного обучения

4.3. Содержание дисциплины (модуля). Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения – очная

		Виды учебных занятий					
		Ауди	торные за	нятия			Форма
Название разделов и тем	Всего	лекции	практи- ческие занятия, семина- ры	лабора- торные работы, практи- кумы	Занятия в интерак- тивной форме	Самосто- ятельная работа	Форма текущего контроля знаний
1	2	3	4	5	6	7	8
			7 семестр)			
Тема 1. Введение Технологические особенности и техническая реализация методов получения пленок металлических, полупроводников и диэлектрических	36	6	12			18	Устный опрос, тестирование
Тема 2. Технологические особенности и техническая реализация методов получения металлических пленок	36	6	12			18	Устный опрос, тестирование
Тема 3. Технологические особенности и техническая реализация методов литографии и микрообработки	36	6	12			18	Устный опрос, тестирование
Экзамен	36	- 10	26			5 4	
ИТОГО:	144	18	36			54	-

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Форма А Страница 6 из 13

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No. of the last of

Тема 1. Технологические особенности и техническая реализация методов получения пленок металлических, полупроводников и диэлектрических материалов Лекции.

- 1.Традиционные методы формирования пленок —химическое осаждение из газовой фазы, молекулярно-лучевая эпитаксия
- 2. Методы, основанные на использовании сканирующих зондов.

Тема 2. Технологические особенности и техническая реализация методов получения металлических пленок.

Лекции.

- 3. Термическое осаждение
- 4. Магнетронное распыление
- 5. Электрохимическое осаждение

Тема 3. Технологические особенности и техническая реализация методов литографии и микрообработки.

Лекции:

- 6. Фотолитография в ультрафиолетовом диапазоне длин волн
- 7. Электронно-лучевая литография
- 8. Нанопечать

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Технологические особенности и техническая реализация методов получения пленок полупроводников и диэлектрических материалов.

- 1 Химическое осаждение из газовой фазы
- 2 Плазмохимическое осаждение
- 3 Молекулярно-лучевая эпитаксия
- 4 Электрохимическое оксидирование металлов и полупроводников
- 5 Атомная инженерия
- 6 Зондовые методы формирования наноструктур

Тема 2 Технологические особенности и техническая реализация методов получения металлических пленок

- 7. Вакуум-термическое осаждение
- 8. Магнетронное распыление
- 9. Атомное послойное осаждение
- 10. Электрохимическое осаждение
- 11-12 Саморегулирующиеся процессы

Тема 3 Технологические особенности и техническая реализация методов литографии и микрообработки

- 13 Фотолитография в ультрафиолетовом диапазоне длин волн
- 14-15 Электронно-лучевая литография
- 16 Рентгеновская литография
- 17-18 Зондовая нанолитография

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)

Форма А Страница 7 из 13

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

- 1. В чем суть метода химического осаждения слоев из газовой фазы?
- 2. В чем различие между процессами, идущими с диффузионным и кинетическим контролем?
- 3. Что такое гетерогенная химическая реакция? В каком технологическом процессе наноинженерии ее наличие является необходимым условием его нормального течения?
- 4. Что характеризуют критерии Фурье, Био, Нуссельта и Шервуда, Пекле, Прандтля и Шмидта, Рейнольдса, Грасгоффа?
- 5. Что такое динамический пограничный слой и чем он обусловлен?
- 6. Что такое диффузионный пограничный слой и чем он обусловлен?
- 7. Какой из методов эпитаксии обеспечивает наиболее совершенную структуру растущей пленки?
- 8. В чем суть метода вакуум-термического нанесения тонких пленок?
- 9. В чем особенность и реализация метода магнетронного распыления?
- 10. Что такое фотолитография? Перечислите основные этапы создания рисунка на поверхности пластины с помощью фотолитографии.
- 11. Какие источники экстремального УФ применяют в фотолитографии?
- 12. Какие существуют основные методы улучшения разрешения проекционной фотолитографии?
- 13. В чем заключает электронно-лучевая литография и её основной недостаток для широкого промышленного применения?
- 14. Что такое наноимпринт-литография? Приведите примеры различной реализации наноимпринт-литографии.
- 15. Из каких этапов состоит процесс травления?
- 16. Поясните смысл характеристик травления «изотропность» и «селективность».
- 17. Что такое плазма? Приведите простейший пример реактора для травления с помощью плазмы.
- 18. Что такое емкостно-связанная плазма? Индуктивно-связанная плазма? ЭЦР-плазма?
- 19. Поясните механизм возникновения положительного потенциала плазмы.
- 20. От чего зависит величина напряжения самосмещения в плазме?
- 21. Чем отличается плазмохимическое и реактивно-ионное травление?
- 22. В чем суть метода электрохимического осаждения материалов?
- 23. Какими параметрами процесса электрохимического осаждения определяются свойства сформированных таким образом пленок?
- 24. Каковы особенности электрохимического осаждения полупроводниковых соединений?
- 25. Какие подходы используют для формирования наноструктур нанонитей, нанотрубок и наноточек электрохимическим осаждением материалов?
- 26. Каковы основные достоинства и недостатки метода электрохимического осаждения материалов?
- 27. В чем сущность метода электрохимического оксидирования (анодирования) материалов?

Форма А Страница 8 из 13

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No. of the sandy

- 28. Как выглядит анодная поляризационная кривая и каким процессам соответствуют ее основные участки?
- 29. Какими параметрами процесса электрохимического оксидирования определяются свойства сформированных таким образом оксидных пленок?
- 30. В каких режимах проводят анодное оксидирование и чем они отличаются?
- 31. Какова роль электролита в формировании анодных оксидных пленок?
- 32. В чем состоят основные достоинства и недостатки метода электрохимического оксидирования материалов?
- 33. Какое явление лежит в основе метода сканирующей туннельной микроскопии?
- 34. Каковы основные режимы работы сканирующего туннельного микроскопа?
- 35. Как можно распознать химическую природу атомов под зондом сканирующего туннельного микроскопа?
- 36. Какое явление лежит в основе метода атомной силовой микроскопии?
- 37. Как контролируют отклонение консоли с зондом от равновесного положения в атомном силовом микроскопе?
- 38. Какую напряженность электрического поля и плотность тока можно достичь в зазоре зонд-подложка?
- 39. Какие группы процессов используют для манипулирования атомами?
- 40. Как реализуется перенос атомов с использованием полевой диффузии, скольжения, контактного переноса, полевого испарения, электромиграции?
- 41. Какие основные достоинства и недостатки присущи методам атомной инженерии?
- 42. Какой механизм окисления металлов и полупроводников реализуется при использовании сканирующих зондов?
- 43. Каков типичный диапазон толщин оксидных слоев, формируемых зондовыми метолами?
- 44. Каковы основные механизмы, обеспечивающие зондовое локальное химическое осаждение материалов из газовой фазы?
- 45. Каков типичный диапазон толщин слоев материалов, осаждаемых зондовыми методами?
- 46. Каковы типичные параметры электронного луча, используемого для электроннолучевой литографии?
- 47. Какое разрешение обеспечивает электронно-лучевая литография?
- 48. Что принципиально ограничивает разрешающую способность электронно-лучевой литографии?
- 49. Пленки из каких материалов могут быть профилированы с использованием взрывной литографии?
- 50. Каковы основные достоинства и недостатки электронно-лучевой литографии?
- 51. Какие основные механизмы модификации резистов используют для нанолитографии сканирующими зондами?
- 52. Каковы типичные энергии электронов, используемых для зондовой электроннолучевой литографии?
- 53. Как осуществляется перьевая нанолитография?
- 54. Каковы основные достоинства и недостатки зондовых нанолитографических методов?
- 55. Как осуществляется чернильная печать?
- 56. Какие материалы используют в качестве резистов для нанолитографии чернильной печатью?
- 57. Как осуществляется тиснение?
- 58. Какие материалы используют в качестве резистов для нанолитографии тиснением?
- 59. Как осуществляется нанопечать с фотополимеризацией мономера?

Форма А Страница 9 из 13

- 60. Какое разрешение обеспечивают методы нанопечати?
- 61. Каковы основные достоинства и недостатки нанопечати?
- 62. Какой разрешающей способностью характеризуются методы оптической литографии, электронно-лучевой литографии, зондовой нанолитографии, нанопечати, рентгеновской литографии, ионно-лучевой литографии?
- 63. Охарактеризуйте по производительности возможности методов оптической литографии, электронно-лучевой литографии, зондовой нанолитографии, нанопечати, рентгенов-

ской литографии, ионно-лучевой литографии?

- 64. Что такое самосборка и какой движущей силой она обусловлена?
- 65. Какие химические соединения используют в качестве прикрепляющей группы, промежуточной группы, поверхностной функциональной группы?
- 66. Какие свойства молекулярных пленок, сформированные самосборкой, делают их привлекательными для нанолитографии?
- 67. Что такое самоорганизация и какой движущей силой она обусловлена?
- 68. Как описывается изменение свободной энергии кристаллического зародыша, связанное с увеличением его объема и его поверхности?
- 69. Каковы основные факторы, влияющие на скорость образования кристаллических зародышей?
- 70. Как происходят золь-гель-превращения?
- 71. Какие методы и технологии подходят для формирования нанокристаллитов в объеме материалов?
- 72. Как происходит рост тонких пленок в режиме Франка—Ван дер Мерве? Волмера—Вебера? Странского—Крастанова?
- 73. При каких условиях реализуется режим Странского—Крастанова?
- 74. Каковы критические условия для перехода от двумерного роста сплошной пленки к трехмерному росту островков в режиме Странского—Крастанова?
- 75. Какие низкоразмерные структуры возможно формировать в режиме Странского—Крастанова?
- 76. Как описывается формирование островковых структур в режиме Волмера—Вебера?
- 77. Как наносят пленки Ленгмюра—Блоджетт?

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Форма обучения: очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы	Объем в ча-	Форма кон- троля
		cax	
Тема1:Технологические особенности и техническая реализация методов полу-	Проработка материала лекций с использованием рекомендуемой литературы	18	Опрос
чения пленок металлических, полупро-	Paripo		
водников и диэлектрических материалов			
Тема 2:Технологические	Подготовка к практическим заняти-	18	Подготовка
особенности и техническая реализация методов полу-	ям, выполнение заданий.		проектных разработок.
1 , , ,			paspacotok.

Форма А Страница 10 из 13

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No. of the last of

чения металлических пленок			
Тема 3:Технологические особенности и техническая реализация методов литографии и микрообработки.	Подготовка к лабораторным работам	18	Контрольные вопросы.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-ЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

основная литература

а) Список рекомендуемой литературы

основная

- 1. Рогов, В. А. Технология конструкционных материалов. Нанотехнологии: учебник для вузов / В. А. Рогов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2016. 190 с. (Авторский учебник). ISBN 978-5-9916-8549-8. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/394683.
- 2. Будилов, В. В. Физические методы нанесения нанопокрытий: учебное пособие для вузов / В. В. Будилов, В. С. Мухин, С. Р. Шехтман. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 196 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-12050-9. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/446761.

дополнительная:

1. Кирчанов, В. С. Наноматериалы и нанотехнологии : учебное пособие / В. С. Кирчанов. — Пермь : ПНИПУ, 2016. — 241 с. — ISBN 978-5-398-01617-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160880

Учебно-методические рекомендации

- 1. Орлов А.М., Скворцов А.А.Учебное пособие "Физические основы технологии полупроводниковых приборов и интегральных микросхем". Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Ульяновск: УлГУ. 2015. 422 с.
- 2. Голованов В.Н., Костишко Б.М. Учебное пособие «Перспективные конструкционные наноматериалы для энергетики». Ульяновск, УлГУ, 2019. 150 с.

Согласовано:

П. библивнениеры 00 Л НБ Ул ГУ Нашевы О. Ф. 1 ДУГ Поднись дата

Форма А Страница 11 из 13

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		The tax to the last

- б) Программное обеспечение: МойОфис Стандартный, Офисный пакет LibreOffice 3.
- в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы:
 - 1. Электронно-библиотечные системы:
 - 1.1. **IPRbooks** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ группа компаний Ай Пи Эр Медиа. Электрон. дан. Саратов, [2019]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.
 - 1.2. **ЮРАЙТ** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. Электрон. дан. Москва, [2019]. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru.
 - 1.3. **Консультант студента** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО Политехресурс. Электрон. дан. Москва, [2019]. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html.
 - 1.4. **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО ЭБС Лань. Электрон. дан. С.-Петербург, [2019]. Режим доступа: https://e.lanbook.com.
 - 1.5. **Znanium.com** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО Знаниум. Электрон. дан. Москва, [2019]. Режим доступа: http://znanium.com.
- 2. **КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система/ Компания «Консультант Плюс». Электрон. дан. Москва: КонсультантПлюс, [2019].
- 3. **База данных периодических изданий** [Электронный ресурс]: электронные журналы/ ООО ИВИС. Электрон. дан. Москва, [2019]. Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12.
- 4. **Национальная электронная библиотека** [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Электрон. дан. Москва, [2019]. Режим доступа: https://hэб.pd.
- 5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная библиотека/ ФГБУ РГБ. Электрон. дан. Москва, [2019]. Режим доступа: https://dvs.rsl.ru.
 - 6. Федеральные информационно-образовательные порталы:
- 6.1. Информационная система <u>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</u>. Режим доступа: http://window.edu.ru.
 - 6.2. Федеральный портал <u>Российское образование</u>. Режим доступа: <u>http://www.edu.ru</u>.
 - 7. Образовательные ресурсы УлГУ:
 - 7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web.
 - 7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа: http://edu.ulsu.ru.
 - 8. Профессиональные информационные ресурсы:
 - 8.1. Материалы о менеджменте качества. Режим доступа: http://quality.eup.ru.
 - 8.2. Издательство «Стандарты и качество». Режим доступа: http://www.stq.ru.
 - 8.3. Ассоциация Деминга. Режим доступа: http://www.deming.ru.
 - 8.4. Центр «Приоритет». Режим доступа: http://www.centerprioritet.ru.

Согласовано:			15 0 43 . 33	
zam man	90077	/_	Knownobe ABI ////	-

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Форма А Страница 12 из 13

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		The same of the sa

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электроннобиблиотечной системе.

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной инфромационно-образовательной среде, электроннобиблиотечной системе.

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации;

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик

подпись

Зав. кафедрой ФМ, д.ф.-м.н. В.Н. Голованов

должность ФИО

Форма А Страница 13 из 13